

<b>PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET</b>
--------------------------------------

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5836721

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT

**CONVEYING PARTY DATA**

Name	Execution Date
JONG SUB LEE	10/07/2019
JUNG HO HAN	10/07/2019
HUN IL LIM	10/07/2019
DAE NAM HAN	10/07/2019
JIN YOUNG YOON	10/07/2019
YOUNG LEA KIM	10/07/2019
JI SOO JANG	10/07/2019
WANG SEOP LIM	10/07/2019
MOON BONG LEE	10/07/2019
SOUNG HO JU	10/07/2019
DU JIN PARK	10/07/2019
SEONG WON YOON	10/07/2019
JANG UK LEE	10/07/2019

**RECEIVING PARTY DATA**

<b>Name:</b>	KT&G CORPORATION
<b>Street Address:</b>	71, BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU
<b>City:</b>	DAEJEON
<b>State/Country:</b>	KOREA, REPUBLIC OF
<b>Postal Code:</b>	34337

**PROPERTY NUMBERS Total: 1**

Property Type	Number
<b>Application Number:</b>	16604450

**CORRESPONDENCE DATA**

**Fax Number:** (202)293-7860

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

**Phone:** 202-293-7060

**Email:** SUGHRUE@SUGHRUE.COM, nthompkins@sughrue.com

**Correspondent Name:** SUGHRUE MION, PLLC

**Address Line 1:** 2000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.

**PATENT**

**Address Line 2:** SUITE 900  
**Address Line 4:** WASHINGTON, D.C. 20006

**ATTORNEY DOCKET NUMBER:** Q250325

**NAME OF SUBMITTER:** NAJILA THOMPkins, SECRETARY

**SIGNATURE:** /Najila Thompkins/

**DATE SIGNED:** 11/25/2019

This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).

**Total Attachments: 5**

source=Q250325CombinedDecandAssignmentexecuted#page1.tif

source=Q250325CombinedDecandAssignmentexecuted#page2.tif

source=Q250325CombinedDecandAssignmentexecuted#page3.tif

source=Q250325CombinedDecandAssignmentexecuted#page4.tif

source=Q250325CombinedDecandAssignmentexecuted#page5.tif

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

이와 양도인으로 지정되는 하기 서명 발명자인 본인(들)은 아래에 명시된 출원에서 서술한 특정 개선을 발명하였으므로 그리고

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and

에 소재한 (양수인)은(은) 출원 및 발명의 그리고 이에 따라 획득될 일체의 미국 특허에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권을 획득하기를 원하므로,

Whereas, KT&G CORPORATION of 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 34337, Republic of Korea, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;

이제 대가를 위한 그 수령을 인정합니다.

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,

상기 양도인인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계자 및 그 양수인에게 모든 불합과 그 연속을 포함하여 미국 용으로 공개된 출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특허청서와 미합중국 코드 제 35 장 제 119 항에 의거한 우선권 청구권과 파거의 손해에 대한 소송권을 포함한, 개장된 파리 국제협약(1883)에 의거한 우선권을 포함한 모든 그 재발행과 모든 외국에 대한 전제 권리, 소유권 및 이권을 판매, 양도 및 이전하며 그리고 본인(들)은 출원서에 제시된 발명에 대해 승인된 일체의 특허청서를 양수인, 그 승계자 또는 그 양수인에게 할당하도록 미국 특허청장에게 요청하는 바이며 또한 본인(들)은 양수인이 본 발명에 대한 외국 특허청서를 신청할 수 있다는 데 동의하며, 본인(들)은 양수인의 요청할 경우 미국 및 외국 출원과 관련하여 양수인이 필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할 것입니다.

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, and all countries foreign thereto, including rights of priority under the International Convention of Paris (1883) as amended, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we hereby agree that the assignee may apply for foreign Letters Patent on the invention and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States and foreign applications when called upon to do so by the assignee.

(중언은 기록을 위해 요구되기는 않지만 미합중국 코드 제 35 장 제 261 항에 의거 서명날인에 대한 일종의 증거입니다.)

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)

본인은 아래 명칭의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

As the below named inventor, I hereby declare that:

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다:

This assignment with declaration is directed to:

- 정부 출원 또는
- 미합중국 출원 또는 PCT 국제출원 번호: \_\_\_\_\_ 출원일: \_\_\_\_\_

- The attached application, or
- United States Application or PCT International Application Number PCT/KR2018/004179 filed on April 19, 2018.

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

The application is entitled:

AEROSOL GENERATING DEVICE

Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니니다.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니다.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으며 아울러 이해합니다.

본인은 연방 규정 코드 제 37 장 제 1.56 항에 규정된 바에 따라, 특허성의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허청에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

본 양도 및 선언서 내에 의도적 허위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 의거 벌금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니다.

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

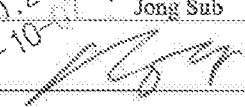
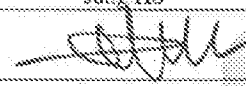
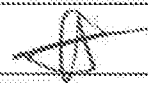
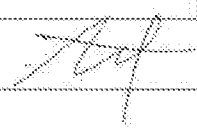
Signature

Date

March 17, 2014

KAT&G

20180197 10.110.2.88 2019-10-07 17:40:33

<b>NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR:</b> 단독 혹은 최초 발명자의 성명	
Given Name (first and middle [if any]) 이름 성씨는 제외 이름 성씨는 제외 Jong Sub	Family Name or Surname 성(姓) LEE
Inventor's signature 발명자의 서명 	Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지 Seongnam-si, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소 Rm. 532, 37, Seongnam-daero 925beon-gil Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13496, Republic of Korea	
<b>NAME OF SECOND INVENTOR:</b> 두번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle [if any]) 이름 성씨는 제외 Jang Uk	Family Name or Surname 성(姓) LEE
Inventor's signature 발명자의 서명 0/28 0/17	Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지 Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소 213-1902, 35, Jangam-ro 23-gil, Seongbuk-gu, Seoul, 02804, Republic of Korea	
<b>NAME OF THIRD INVENTOR:</b> 세번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle [if any]) 이름 성씨는 제외 Jung Ho	Family Name or Surname 성(姓) HAN
Inventor's signature 발명자의 서명 	Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지 Daejeon, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소 802-1002, 3, Bacul 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34021, Republic of Korea	
<b>NAME OF FOURTH INVENTOR:</b> 네번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle [if any]) 이름 성씨는 제외 Hun Il	Family Name or Surname 성(姓) LIM
Inventor's signature 발명자의 서명 	Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지 Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소 332-1903, 62, Jamsil-ro, Songpa-gu, Seoul, 05555, Republic of Korea	
<b>NAME OF FIFTH INVENTOR:</b> 다섯번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle [if any]) 이름 성씨는 제외 Dae Nam	Family Name or Surname 성(姓) CHAN
Inventor's signature 발명자의 서명 	Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지 Daejeon, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소 1004-403, 61, Bacul 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34020, Republic of Korea	

NAME OF SIXTH INVENTOR: 여섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Jin Young	Family Name or Surname (성씨) YOON
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지	Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소	702-1704, 32, Sindorim-ro, Guro-gu, Seoul, 08211, Republic of Korea	
NAME OF SEVENTH INVENTOR: 일곱번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Young Lea	Family Name or Surname (성씨) KIM
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지	Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소	203-202, 576, Tnkseom-ro, Gwangjin-gu, Seoul, 05092, Republic of Korea	
NAME OF EIGHTH INVENTOR: 여덟번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Ji Soc	Family Name or Surname (성씨) JANG
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지	Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소	Rm. 101, 24-1, Yooksam-ro 74-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06200, Republic of Korea	
NAME OF NINTH INVENTOR: 아홉번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Wang Seop	Family Name or Surname (성씨) LIM
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지	Anyang-si, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소	603-303, 13, Burim-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14102, Republic of Korea	
NAME OF TENTH INVENTOR: 열번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Moon Bong	Family Name or Surname (성씨) CHEE
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지	Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소	105-1101, 1, Bangbaeconhaeng-gil, Seocho-gu, Seoul, 06760, Republic of Korea	

<b>NAME OF ELEVENTH INVENTOR:</b> 열한번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle (if any)) 이름 성씨는 제외) Soung Ho	Family Name or Surname (성) JU
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지 Daejeon, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소 111-1006, 254, Cheongsu-ro, Seo-gu, Daejeon, 35207, Republic of Korea	
<b>NAME OF TWELFTH INVENTOR:</b> 열두번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle (if any)) 이름 성씨는 제외) Du Jin	Family Name or Surname (성) PARK
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지 Seoul, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소 Rm. 404, 23-7, Samsong-ro 76-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06184, Republic of Korea	
<b>NAME OF THIRTEENTH INVENTOR:</b> 열세번째 발명자의 성명	
Given Name (first and middle (if any)) 이름 성씨는 제외) Seong Won	Family Name or Surname (성) YOON
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 일자 October 7, 2019
Residence: 거주지 Yongin-si, Republic of Korea	
Mailing Address: 우편 주소 201-302, 143, Jukjeon-ro, Sui-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16889, Republic of Korea	

10-110-2-86  
2019-10-07 17:40:33

20180797 10-110-2-86  
2019-10-07 17:40:33